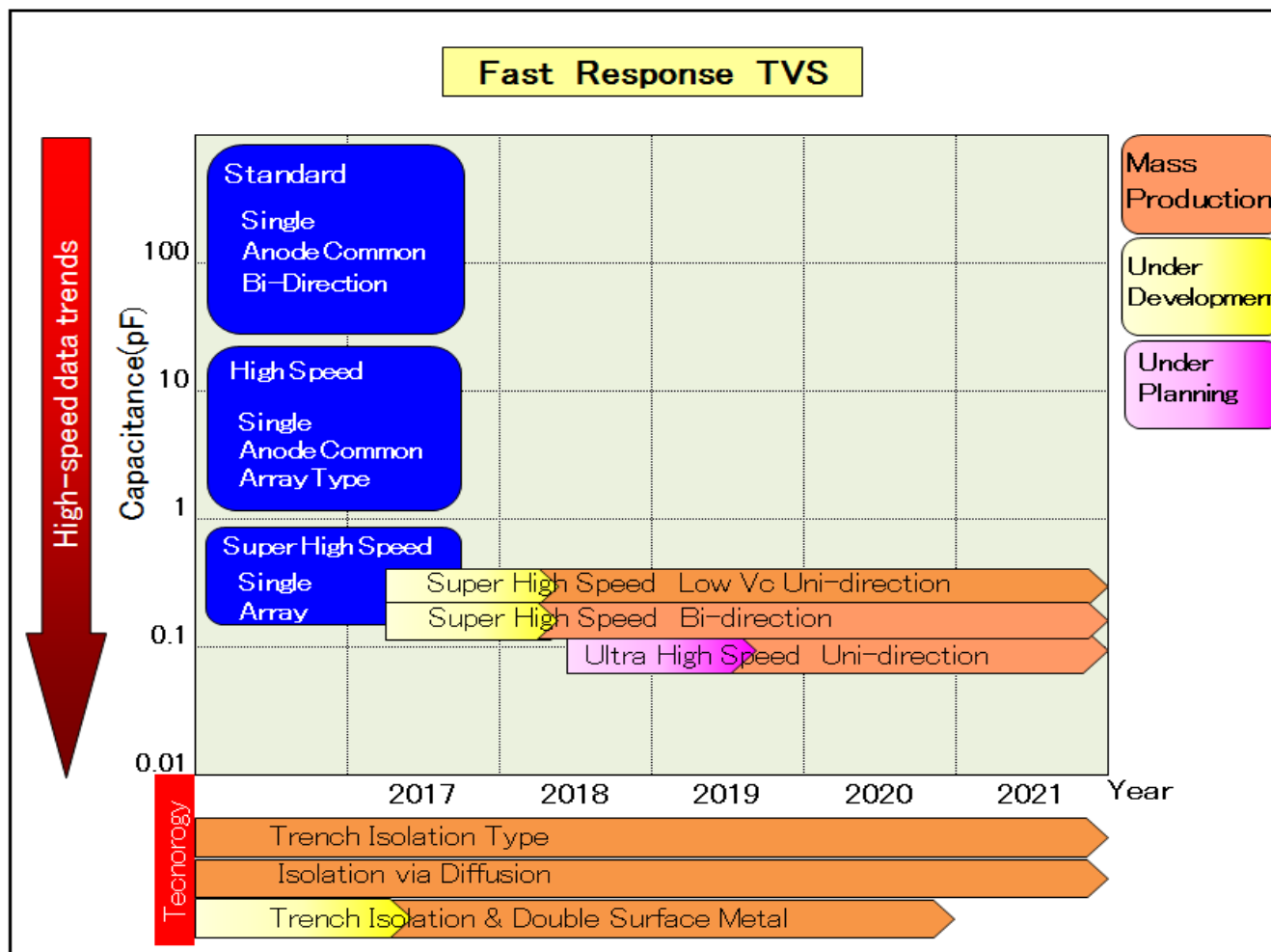


— 高速通信化への対応 —

USB3.1に代表される高速データ通信に対応するため、超低容量製品の開発を進めています。  
双方向タイプ、単方向タイプ、アレイタイプ、コモンアノードタイプ、等様々な製品を生産しています。



- 小型パッケージへの対応 — 1006・0603 クラスの小型パッケージに搭載可能なチップを量産しています。更に超小型のパッケージに搭載可能な製品の開発を進めています。

